[Article]

www.whxb.pku.edu.cn

$Sn_{1-x}Sb_xO_2$ 固溶体电极的形成能与电子结构

梁镇海^{1,*} 丁永波¹ 樊彩梅¹ 郝晓刚¹ 韩培德² (¹太原理工大学化学化工学院,太原 030024; ²太原理工大学材料科学与工程学院,太原 030024)

摘要: 为研究 Sb 掺杂对 Ti/SnO₂ 电极稳定性与导电性的影响,采用基于密度泛函理论的平面波赝势方法对金 红石型 SnO₂ 及不同比例 Sb 掺杂 SnO₂ 体系进行了第一性原理计算,用广义梯度近似方法优化了 Sn_{1+x}Sb_xO₂ 固溶 体电极的晶体结构,计算了掺杂前后体系的电子结构以及不同掺杂比例时的形成能.结果表明: Sb 替代 Sn 后, 晶格常数与晶胞体积均增加,但掺杂形成能随掺杂量变化不大,在掺杂量为 0.083 时掺杂形成能达到最低值 5.08 eV,稳定性最好.掺杂 Sb 后,在费米能级至最低导带处存在 Sb 5s 电子态分布,产生施主能级;同时 Sb 掺杂 后,在导带底形成的可填充电子数也从未掺杂的 4 增加到了掺杂后的 19,导电性明显增强,且在掺杂量为 0.063 时导电性最强.本文的计算结果为钛基 Sn_{1+x}Sb_xO₂ 氧化物电极的开发与应用提供了理论依据.

关键词: 电子结构; Sb 掺杂 SnO₂; 第一性原理; 形成能 中图分类号: O641

Formation Energy and Electronic Structure of a Sn_{1-x}Sb_xO₂ Solid Solution Electrode

LIANG Zhen-Hai^{1,*} DING Yong-Bo¹ FAN Cai-Mei¹ HAO Xiao-Gang¹ HAN Pei-De² (¹College of Chemistry and Chemical Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, P. R. China; ²College of Materials Science and Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, P. R. China)

Abstract: A theoretical study on Sb-doped SnO_2 was carried out using a plane wave pesudopotential schene density functional theory (DFT) at the generalized gradient approximation (GGA) level. Stability and conductivity analyses were performed based on the formation energy of doping and the electronic structures. Results show that the SnO_2 lattice constants expand into a distorted rutile structure as the antimony content increases. The formation energy of doping shows little change as the doping ratio changes and it has a minimum value of 5.08 eV at a doping ratio of 0.083. This suggests that the $\text{Sn}_{0.917}\text{Sb}_{0.083}\text{O}_2$ solid solution has the highest stability. Density of state (DOS) calculations showed that a Sb 5*s* distribution of electronic states exists from the Fermi level to the lowest conduction band after doping with antimony. In addition, 19 electrons were present in the lowest conduction band after doping compared to 4 electrons before doping. This results in the increased conductivity of the solid solution. At a doping ratio of 0.063, the $\text{Sn}_{0.957}\text{Sb}_{0.063}\text{O}_2$ solid solution electrodes.

Key Words: Electronic structur; Sb-doped SnO₂; First-principles; Formation energy

强酸性溶液中阳极材料的选择一直是电化学工业的难题之一.虽然钛基氧化物电极已成为国内外耐酸阳极材料研究热点^[1-2],但钛基氧化物电极使用

中存在的明显问题是:①阳极放出活性氧形成二氧化钛绝缘体使导电能力降低^[3];②钛基体与活性层结合力差,活性层易脱落,在强酸性溶液中尤为严

Received: November 30, 2009; Revised: January 1, 2010; Published on Web: January 26, 2010.

^{*}Corresponding author. Email: liangzhenhai@tyut.edu.cn; Tel: +86-351-6018193.

The project was supported by the National Natural Science Foundation of China (20771080, 20876104).

国家自然科学基金(20771080, 20876104)资助项目

[©] Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica

重. 据报道通过添加一种或者多种中间层组分可形 成一种固溶体结构有利于解决上述问题,例如,Sb 掺杂SnO2形成的 SnO2+Sb2O5 固溶体是一种增强电 极导电性14-51与稳定性10的有效组分,但长期以来缺 乏从原子、电子层次上对其形成作用机制的深入研 究,致使 Ti/SnO₂+Sb₂O₅ 电极未实现工业化.虽然 Nabi 等印和 Zainullina[®]用第一性原理方法计算了 SnO₂晶体的能带结构, Rantala^[9-12]与 Gillan^[13-18]小组 以及章永凡等^[19]用第一性原理对 SnO₂(110)表面的 构型和电子结构进行了系统研究,但是对 Sb 掺杂 SnO₂用于电极方面的第一性原理计算还未见报道. 因此本文从微观形成能与宏观稳定性以及微观电子 结构与宏观导电性的关系出发,采用基于密度泛函 理论^[20-21]的第一性原理方法对 Sb 掺杂 SnO,前后的 形成能和电子结构进行了计算,以便为 Sb 掺杂 SnO₂电极的开发提供理论依据.

1 计算模型及方法

1.1 计算模型

SnO₂ 为金红石结构^[5],空间群为 P42/mnm,对称 性 D₄₊₄,晶格常数: *a=b=*0.4737 nm, *c*=0.3186 nm, *α=* β=γ=90°. SnO₂ 属体心四方晶系, Sn 原子占据四方 体顶点和体心位置, O 原子形成了歪曲的六方最紧 密堆积,体心位置处的 Sn 原子占据了半数八面体空 隙. SnO₂ 晶体的结构可看成 Sn-O 八面体以共棱方 式连接成链, 而链与链之间以共顶方式相连形成, 其 结构如图 1 所示.

由于 Sb 置换 SnO₂ 中 Sn 原子的位置, 形成置 换固溶体, 因此本文根据理论值建立了 SnO₂ 超晶胞 结构模型, 不同 Sb 掺杂比率与构建的超晶胞如表 1 所示, 其中 Sn_{0.917}Sb_{0.008}O₂ 固溶体超晶胞结构如图 2 所示.

1.2 计算方法



图 1 SnO₂ 单胞模型 Fig.1 Model of primitive cell of SnO₂

表 1	$Sn_{1-x}Sb_xO_2$ 固溶体中 SnO_2 超晶胞和 Sb 掺杂比例的
	对应关系

 Table 1
 Relationship between Sb doping ratios and SnO₂ supper cell in Sn_{1-x}Sb_xO₂ solid solution

Super cell	x
1×1×3	0.167
1×2×2	0.125
1×2×3	0.083
2×2×2	0.063
l×l×l	0.000

本文计算用的软件为 Materials Studio 中的 Castep(Cambridge serial total energy package)模块^[29]. 计算分为两部分,首先对结构进行优化,这样可以找 到固溶体结构的最稳定点,与实际情况更加接近;其 次对己经优化的结构进行能带结构与态密度的计 算.其中在结构优化环节中选用基于广义梯度近似 (GGA)交换关联近似的超软(ultra soft)势,平面波截 断能 *E*_{cut-off}=300 eV,迭代过程中的收敛精度为 2.0× 10⁻⁵ eV·atom⁻¹,内应力不大于 0.1 GPa,布里渊区的 积分计算采用 2×2×3 的 Monkhorst-pack 特殊 *K* 点 对 Brillouin 区求和,计算所考虑的价电子分别为 Sn: 5*s*²5*p*², O: 2*s*²2*p*⁴, Sb: 5*s*²5*p*³. 能量计算都在倒易空 间中进行,采用周期性边界条件.为了得到稳定精确 的计算结果,先优化晶胞的结构,在此基础上再计算 固溶体的掺杂形成能和电子结构.

2 结果与讨论

2.1 Sn_{1-x}Sb_xO₂ 电极固溶体的晶格常数与形成能

表 2 给出了 SnO₂ 单胞及 Sb 掺杂量为 0.083时 超晶胞的晶格常数以及相应的实验数据^[23-24]. 从表 中可以看出, 计算得到的晶格常数值与实验值误差



图 2 Sn_{0.917}Sb_{0.083}O₂ 固溶体的结构示意图 Fig.2 Scheme for Sn_{0.917}Sb_{0.083}O₂ solid solution structure

表 2	Sn0	$_2$ 单胞及 Sn _{0.917} Sb _{0.083} O ₂ 固溶体优化后的晶格常数
Tab	le 2	Calculated lattice parameters of primitive
	cell	of SnO ₂ and Sn ₂₄ -Sh ₂₂ O ₂ solid solution

	- 0.517	01000				
	a/nm	c/nm	V/nm ³			
SnO_2	0.494(0.474)	0.392(0.318)	0.080(0.071)			
$Sn_{0.917}Sb_{0.083}O_2$	0.499(0.474)	0.332(0.318)	0.083(0.071)			
<i>a=b</i> ; <i>a</i> , <i>b</i> , <i>c</i> , <i>V</i> : unit cell lattice parameters;						

the data in the parentheses are the experimental values^[23-24].

均小于 5%, 说明计算值是可信的. 消除计算误差后, 从表中还可得知, 掺杂后晶格常数和晶胞体积有所 增加, 此结果与 X 射线衍射(XRD)峰向低角度偏移 的实验结果一致^[25], 因此 Sb 的引入导致晶胞产生变 形体积有所增大, 但不改变晶胞原有构型.

掺杂形成能的大小反映了 Sb 掺杂 SnO₂ 后的 稳定性^[26],因此本文通过公式(1)^[27-28]计算了掺杂后 的形成能

 $E_{t}=E_{tot}(Sn_{n-1}SbO_{m})+\mu_{Sn}-E_{tot}(Sn_{n}O_{m})-\mu_{Sb}$ (1) 式(1)中, $E_{tot}(Sn_{n}O_{m})$, $E_{tot}(Sn_{n-1}SbO_{m})$ 分别为结构优化 后纯 SnO₂和 Sb 替位掺杂 Sn 后体系的总能量, μ_{Sn} 和 μ_{Sb} 分别为 Sn 和 Sb 原子的化学势,即计算真空 结构中放入一个原子的能量.图 3显示了不同掺杂 量的掺杂形成能.从图 3 可以看出,掺杂形成能随掺 杂量变化不大,在掺杂量为 0.083 时掺杂形成能达 到最小值 5.08 eV,稳定性最好.因此, Sb 掺杂 SnO₂ 较理想的比例为 0.083,该计算结果与文献[29]的实 验结果大致符合.

2.2 $Sn_{1-x}Sb_xO_2$ 电极固溶体的电子结构

2.2.1 Sn_{1-x}Sb_xO₂ 电极固溶体的能带结构

SnO₂ 原胞及 Sb 掺杂量为 0.083 时在费米能级 处形成的能带结构如图 4 和图 5 所示, 从图 4 中可 以看出带隙宽度为 1.1 eV, 小于实验值(约 3.6 eV)^[30],







Fig.4 Energy band structure of SnO₂ solid solution

但与其他研究者的结果(约 1.8 eV)^[8]还是具有可比性的.产生这种现象的原因是 DFT 对带隙的低估^[31], 但不妨碍对带隙变化规律的分析.对照图 4 与图 5 (见图 5 中 A、B 两处)可知 Sb 的掺杂使得禁带宽度 减小,导电性增强,这与实验结果^[32]相符合.产生该结 果的原因是 Sb 原子以五价形式取代 Sn 原子进入 SnO₂ 晶格形成取代型半导体掺杂,且在导带底形成 施主能级,较掺杂前,电子更易激发到导带,从而使 导电性增强.

2.2.2 Sn_{1-x}Sb_xO₂ 电极固溶体的态密度

为定性分析 Sb 掺杂对 SnO₂ 态密度的影响,选取 Sn₀₉₁₇Sb₀₀₈₃O₂ 作为计算模型,先计算了SnO₂ 本体的总态密度和分波态密度,计算结果如图 6 所示.

SnO₂的分波态密度和总态密度如图 6 所示, 总态密度可分为五组峰,其中 A、B、C 为电子填充 形成的价带部分,另外两组峰 D、E 形成导带部分, -15.6 - 18.0 eV 处的 A 峰是由 O 2*s* 和 Sn 5*p* 电子 态发生轨道重叠,但是此作用属于深能级处的内层 轨道相互作用,对费米能级附近电子的影响可以忽 略.价带顶以下约 8.0 eV 宽度的部分由 B 和 C 两组



图 5 Sn_{0.917}Sb_{0.083}O₂ 固溶体的能带结构图 Fig.5 Energy band structure of Sn_{0.917}Sb_{0.083}O₂ solid solution



图 6 金红石型 SnO₂ 的总态密度(DOS)和分波态密度 (PDOS)

Fig.6 Partial (PDOS) and total (DOS) density of states for rutile SnO₂

峰组成,其中低能部分的 B 峰主要来自于 Sn 5s 和 O 2p 的贡献,电子填充于 Sn 5s、O 2p 杂化形成成键态. 而高能部分的 C 峰主要表现为 O 2p 态特征.导带部分的低能级对应 D 组峰,主要为 Sn 5s 和 O 2p 电子态的贡献,表现为 Sn 5s、O 2p 杂化后的反键态. 高能部分的 E 组峰主要成分为 Sn 5p 态,另有少量的 Sn 5s 和 O 2p 电子态的贡献.

上述计算得到的价带宽度(约为 7.9 eV)与 Nabi 等^[7]采用 FP-LAPW 方法所得到的价带宽度(约为 8.0 eV)大致相当, 各特征峰位置与其计算结果亦非 常接近. Themlin 等^[33]的光电子能谱测量结果如下: 价带顶到-2.0 eV 主要由 O 2p 态贡献, Sn 5s-O 2p 成键态分布在-8.0 到-5.0 eV 区域, 价带宽度约为 8.0 eV, 由此可见, 本文的计算结果也与文献[33]的 实验结果相符.



图 7 为掺杂后的分波态密度和总态密度, 通过

图 7 Sn_{0.917}Sb_{0.083}O₂的分波态密度和总态密度图 Fig.7 Partial and total DOS of Sn_{0.917}Sb_{0.083}O₂

对各分电子态密度分析可以发现, Sb 掺杂后, 费米 能级进入导带, 能带发生简并. 整个体系的态密度存 在向低能方向的移动, 并且导带底存在大量的载流 子分布. 由于广义梯度近似在能带计算时存在对带 隙的低估^[31], 因此本论文计算的带隙同样偏小, 但这 不影响对电子结构的分析.

从 Sb 的分波态密度能够看出,在费米能级至 低导带处,存在 Sb 5s 电子态分布,产生施主能级, 并且引入的杂质能级进入 SnO₂本体的带隙中, 使得 带隙减小.为了能定量地分析态密度,本文对 Sn09375Sb0095O2体系态密度在-25.0 至 10.0 eV 的区 间做了积分[21]. 计算所使用的超软赝势考虑各元素 的亚电子层分别是 Sn 的 $5s^25p^2$ 、O 的 $2s^22p^4$ 和 Sb 的 5s²5p³, 即认为各元素的电子结构的贡献就分别 是4、6和5个电子.因此,未掺杂的超晶胞体系所含 价电子数为256,通过对态密度积分从低能区积分 至价带顶,得出其电子态总数为256,表明价带区为 完全填充区域,而当从价带顶积分至导带底 2.5 eV 时可填充电子数为4.对比掺杂的超晶胞体系,可知 其包含的价电子数为192,通过对态密度积分得出 其可填充的电子态总数为 193, 但是当从价带顶积 分至导带底 2.5 eV 时载流子分布明显增加为 15, 这 说明 Sb 掺杂对本体提供浅施主能级, 使得电极固 溶体导电性增强.

2.2.3 不同 Sb 掺杂量对 Sn_{1-x}Sb_xO₂ 电极固溶体电子结构 的影响



图 8 是不同 Sb 掺杂量的态密度图. 由图 8 可以

图 8 不同 Sb 掺杂量的 Sn_{1-x}Sb_xO₂ 固溶体的总态密度图 Fig.8 Total DOS of Sn_{1-x}Sb_xO₂ solid solution with different Sb doping ratios

看出,随着掺杂量的增加,价带部分展宽,电子在这 部分的离域性增强,费米能级附近的导带底增宽并 向低能方向延展,使得价带中的电子更容易跃迁至 导带,且高的杂质浓度带来带隙中更宽的杂质能级, 也表明体系费米能级附近的可填充电子数在增加. 为了定量分析不同 Sb 掺杂量在导带底产生的可填 充电子数,分别对不同 Sb 掺杂量的 Sn₁₋₃Sb₄O₂ 电极 固溶体进行了 0 至 2.5 eV 的积分,结果表明:掺杂 量为 0.000、0.063、0.083、0.125 和 0.167 时的可填充 电子数分别为 4、19、15、11、9,此结果说明 Sb 掺杂 后在费米能级处能够提供更多的可填充电子数,使 得电子更易跃迁至导带,致使电极固溶体导电性增 强,且在掺杂量为 0.063 时导电性最强.

3 结 论

通过平面波赝势方法对金红石型 SnO₂ 及 Sb掺杂 SnO₂ 体系的电子结构进行了优化及第一性原理 计算,分析了 Sn_{1-x}Sb_xO₂ 电极固溶体的形成能与电子 结构,比较了不同的 Sb 掺杂量对电极固溶体掺杂 形成能与电子结构的影响.结果表明:

(1) Sb 替代 Sn 后, 晶格常数与晶胞体积均增加, 但掺杂形成能随掺杂量变化不大, 在掺杂量为 0.083 时掺杂形成能达到最低值 5.08 eV, 稳定性最好.

(2) 掺杂 Sb 后, 在费米能级至低导带处, 存在Sb 5s 电子态分布, 产生施主能级, 并且进入 SnO₂ 本体的带隙中, 带隙减小.

(3) Sb 掺杂后,在导带底形成的可填充电子数 从未掺杂的4增加到了掺杂后的19,导电性明显增强,且在掺杂量为0.063 时导电性最强.

References

- 1 Terezo, A. J.; Pereira, E. C. Electrochim. Acta, 2000, 45: 4351
- 2 Cao, D. X.; Bergens, S. H. J. Power Sources, 2004, 134: 170
- 3 Chen, G.; Chen, X.; Yue, P. L. J. Phys. Chem. B, 2002, 106: 4364
- 4 Bernardi, M. I. B.; Soledade, L. E.; Santos, I. A.; Leite, E. R.; Longo, E.; Varela, J. A. *Thin Solid Films*, **2002**, **405**: 228
- 5 Thangaraju, B. Thin Solid Films, 2002, 402: 71
- 6 Shi, Y. H.; Meng, H. M.; Sun, D. B.; Ni, Y. L.; Chen, D. Acta Phys.-Chim. Sin, 2007, 23: 1553 [史艳华, 孟惠民, 孙冬柏, 倪永乐, 陈 栋. 物理化学学报, 2007, 23: 1553]

- 7 Nabi, Z.; Kellon, A.; Mecabih, S.; Khalfi, A. Benosman. Mater. Sci. Eng. B, 2003, 98: 104
- 8 Zainullina, V. M. Physica B, 2007, 391: 280
- 9 Rantala, T. T.; Rantala, T. S. Surf. Sci., 1999, 420: 103
- Rantala, T. T.; Rantala, T. S. *Mater. Sci. Semicond. Process.*, 2000, 3: 103
- Rantala, T. T.; Rantala, T. S; Lantto, V. Sensors and Actuators B: Chemical, 2000, 65: 375
- 12 Matti, A.; Rantala, T. T. Surf. Sci., 2003, 537: 168
- 13 Oviedo, J.; Gillan, M. J. Surf. Sci., 2000, 463: 93
- 14 Oviedo, J.; Gillan, M. J. Surf. Sci., 2001, 490: 221
- 15 Oviedo, J.; Gillan, M. J. Surf. Sci., 2002, 513: 26
- 16 Oviedo, J.; Gillan, M. J. Surf. Sci., 2000, 467: 35
- 17 Manassidis, I.; Goniakowski, J.; Kantorovich, L. N.; Gillan, M. J. Surf. Sci., 1995, 339: 93
- 18 Goniakowski, J.; Gillan, M. J. Surf. Sci., 1996, 350: 145
- 19 Lin, W.; Zhang, Y. F.; Li, Y.; Chen, Y.; Li, J. Q. Acta Phys. -Chim. Sin, 2006, 22: 76 [林 伟, 章永凡, 李 奕, 陈 勇, 李俊篯. 物 理化学学报, 2006, 22: 76]
- 20 Vanderbilt, D. Phys. Rev. B, 1990, 41: 7892
- Xu, J.; Huang, S. P.; Wang, Z. S.; Lu, D. X.; Yuan, T. S. Acta Phys. Sin., 2007, 56: 7195 [徐 剑, 黄水平, 王占山, 鲁大学, 苑同锁. 物理学报, 2007, 56: 7195]
- 22 Segall, M. D.; Probertm, J. Journal of Physics, 2002, 14: 2717
- Klementova, M.; Rieder, M.; Weiss, Z. Int. J. Inorg. Mater., 2000,
 45: 155
- 24 Berry, F. J.; Greaves, C. J. Chem. Soc. Dalton Trans., 1981: 2447
- 25 Grzeta, B.; Tkalcec, E.; Goebbert, C.; Takeda, M.; Takahashi, M.; Nomura, K.; Jaksic, M. J. Phys. Chem. Solids, 2002, 63: 765
- 26 Xu, X. F.; Shao, X. H. Acta Phys. Sin., 2009, 58: 1908 [徐新发, 邵晓红. 物理学报, 2009, 58: 1908]
- 27 Degoli, E.; Cantele, G.; Luppi, E.; Magri, R.; Ninno, D.; Bisi, O.; Ossicini, S. *Phys. Rev. B*, **2004**, **69**: 155411
- 28 Zhang, S. B.; Northrup, J. E. Phys. Rev. Lett., 1991, 67: 2339
- 29 Sun, Z. Q.; Lu, H. Y.; Ren, X. B.; Huang, W. M.; Dong, Y. J.; Lin, H. B. Acta Phys. -Chim. Sin, 2009, 25: 1387 [孙智权, 陆海彦, 任秀彬, 黄卫民, 董艳杰, 林海波. 物理化学学报, 2009, 25: 1387]
- 30 Dolbec, R.; Saint, R. G. Thin Solid Films, 2002, 419: 230
- 31 Mallia, G.; Harrison, N. M. Phys. Rev. B, 2007, 75: 165201
- 32 Stambouli, V.; Zebda, A.; Appert, E.; Guiducci, C.; Labeau, M.; Diard, J. P.; Gorrec, B. L.; Brack, N.; Pigram, P. J. *Electrochim. Acta*, 2006, 51: 5206
- Themlin, J. M.; Sporken, R.; Darville, J.; Caudano, R.; Gilles, J.
 M.; Johnson, R. L. *Phys. Rev. B*, **1990**, **42**: 11914